

文档版本	V1.0.0
发布日期	20221026

# APT32F110x 基于 CSI 库 SIO 应用指南

HPT



## 目录

1 概述 .....	1
2. 适用的硬件.....	1
3. 应用方案代码说明 .....	1
3.1 主要特性: .....	1
3.2 管脚描述: .....	1
3.3 功能模块: .....	2
3.4 发送软件流程图: .....	3
3.5 发送软件配置: .....	4
3.6 接收软件流程图: .....	10
3.7 接收软件配置: .....	11
4. 程序下载和运行 .....	15

## 1 概述

本文介绍了在 APT32F110x 中 SIO 模块的应用，以驱动 LED 芯片 2812 为例。

## 2. 适用的硬件

该例程使用于 APT32F110x 系列学习板

## 3. 应用方案代码说明

基于 APT32F110x 完整的 CSI 库文件系统，进行配置 SIO 模块。

### 3.1 主要特性

串行输入输出 SIO 可模拟多种串行通讯协议。

- 单线通信管脚，支持双向数据传输
- 可通过配置时钟分频得到多种通信速率。
- 接受模式需同步开始标志
- 接收模式下，可调整每位 BIT 的采集数和抽样点
- 接收模式下，可灵活配置输入滤波

### 3.2 管脚描述

管脚名称	功能		I/O类型	有效电平	说明
SIO	SIO输入输出口		数字	-	-

图 3.2.1 管脚描述

管脚名称 SIO 是此模块在 GPIO 上映射的双向输入输出端口。可在[数据手册 2.3 管脚功能分配表](#)中查询。

PA0.1,PA0.3,PA0.5,PA013,PB0.1,PB0.5,PC0.0

### 3.3 功能模块

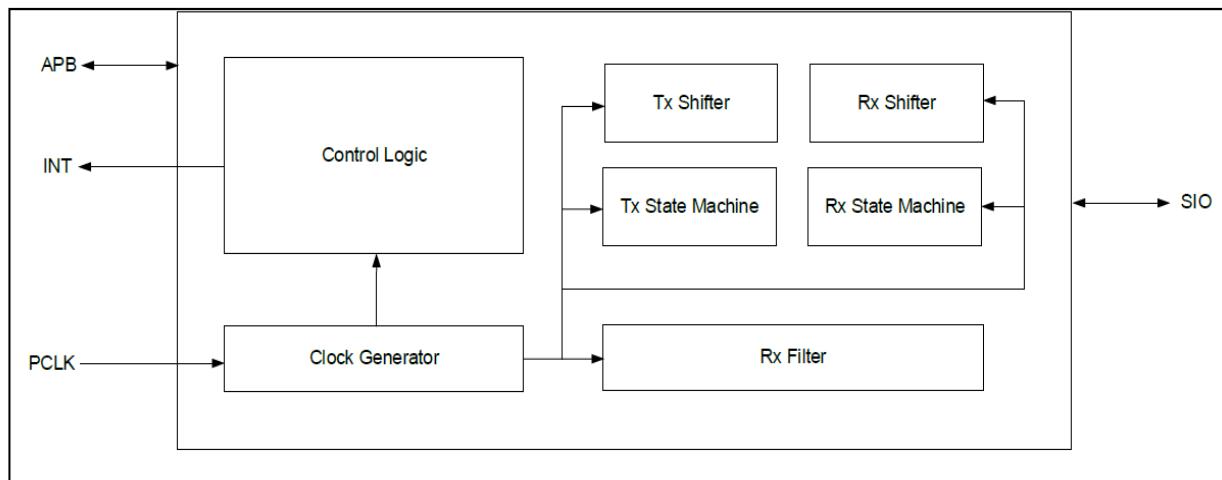


图 3.3.1 功能框图

### 3.4 发送软件流程图

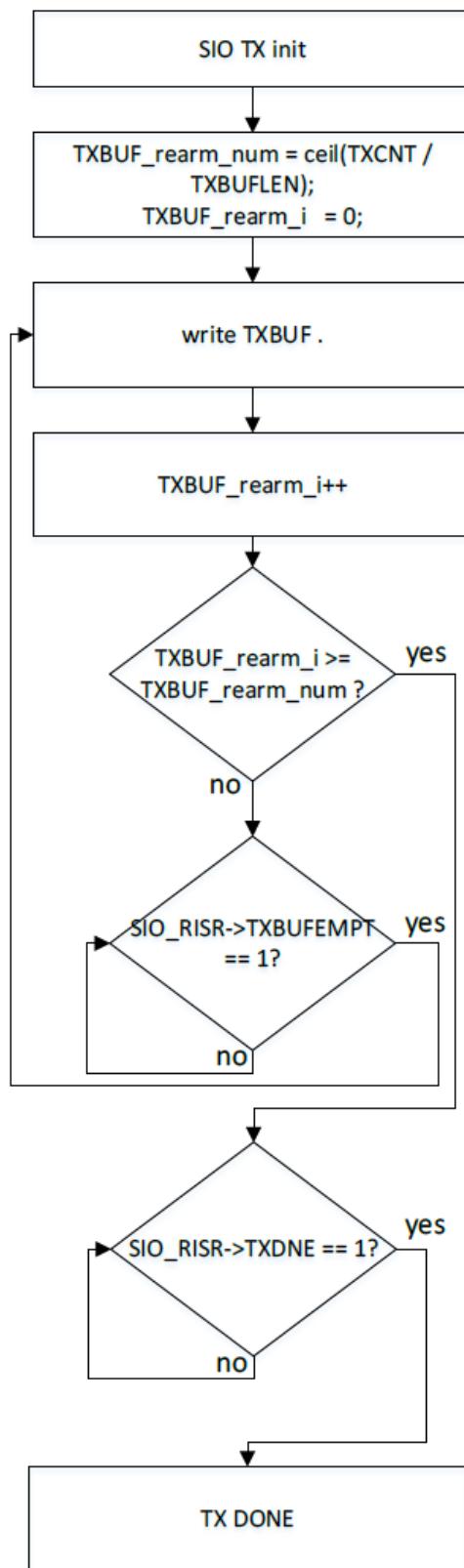


图 3.4.1 发送流程图

### 3.5 发送软件配置

可在 system.c 文件中 sio\_tx\_config() 函数进行初始化的配置。

```
void sio_tx_config(void)

{
    csi_sio_tx_config_t tSioTxCfg;

    //ref pin(PA0.1,PA0.3,PA0.5,PA013,PB0.1,PB0.5,PC0.0)

    //csi_pin_set_mux(PA01, PA01_SIO);

    //csi_pin_set_mux(PA03, PA03_SIO);

    //csi_pin_set_mux(PA05, PA05_SIO);

    //csi_pin_set_mux(PA013, PA05_SIO);

    //csi_pin_set_mux(PB01, PB01_SIO);

    csi_pin_set_mux(PC00, PC00_SIO);

    //csi_pin_set_mux(PB05, PB05_SIO);

    //SIO TX 参数配置

    tSioTxCfg.byD0Len      = 1;

    tSioTxCfg.byD1Len      = 1;

    tSioTxCfg.byDLLen      = 4;

    tSioTxCfg.byDHLen      = 4;

    tSioTxCfg.byDLLsq      = 0x01;

    tSioTxCfg.byDHsq       = 0x07;

    tSioTxCfg.byTxBufLen   = 8;

    tSioTxCfg.byTxCnt      = 24;

    tSioTxCfg.byIdleLev   = SIO_IDLE_L;

    tSioTxCfg.byTxDir      = SIO_TXDIR_LSB;

    tSioTxCfg.wTxFreq      = 4000000;

    tSioTxCfg.byInt        = SIO_INTSRC_NONE;

    csi_sio_tx_init(SIO0, &tSioTxCfg);

}
```

- 代码说明:

1. **csi\_pin\_set\_mux(PC00, PC00\_SIO);**

用于配置 SIO 映射到 GPIO 上的 PIN 脚输入输出口

可选的 PIN 脚有: PA0.1, PA0.3, PA0.5, PA013, PB0.1, PB0.5, PC0.0

2. **csi\_sio\_tx\_init(SIO0, &tSioTxCfg);**

根据结构体变量的赋值, 对 SIO 模块配置 (驱动 2812 LED 芯片)

**tSioTxCfg.byD0Len**--设置 D0 的长度, 1 为不需要 D0

**tSioTxCfg.byD1Len**--设置 D1 的长度, 1 为不需要 D1

**tSioTxCfg.byDLLen**--设置 DL 电平的长度, 4 为 3 个 BIT 的 TICK 的时间长度, 最长 8BITS

**tSioTxCfg.byDHLen**--设置 DH 电平的长度, 4 为 3 个 TICK 的时间长度, 最长 8BITS

**tSioTxCfg.byDLLsq**--设置 DL 发送的序列, 0x01 为每个 TICK 对应的电平 0, 0, 0, 1

从 LSB 到 MSB 的顺序, 长度为 tSioTxCfg.byDLLen 的值

**tSioTxCfg.byDHHSq** ---设置 DH 发送的序列, 0X07 为为每个 TICK 对应的电平 0, 1, 1,

1 从 LSB 到 MSB 的顺序, 长度为 tSioTxCfg.byDHLen 的值

**tSioTxCfg.byTxBufLen**--设置 TXBUF 的传送长度为 8BITS, 最大为 16BITS

**tSioTxCfg.byTxCnt**--设置 TXBUF 完成传送的次数计数。设置为 24, 代表发送 24 个 BYTES  
数据

**tSioTxCfg.byIdleLev**--空闲时输出状态选择: 0, 高阻态 1, 高电平 2 低电平 3 高阻态

**tSioTxCfg.byTxDir**--TXBUF 发送时移位方向: 0 , LSB 开始 1, MSB 开始

**tSioTxCfg.wTxFreq**--设置发送的频率。根据频率计算每个 TICK 的周期, 由此计算  
D0,D1,DH,DL 的周期, 如: 4000000, tx clk =4MHz, Ttxshift = 1/4  
= 250ns。 DH 和 DL 的周期为 1us,DH 的高电平为 750ns,DL 的高电

平为 250ns，满足 LED 芯片 2812 的时序。

**tSioTxCfg.byInt---**不使用中断。目前只支持轮询的模式。

在 main.c 文件中

```
//rgb 原始数据
uint8_t byDipData[3] =
{
    //R      G      B
    0x01, 0x02, 0x03,//rgb1
    // 0x00, 0x07, 0x00,//rgb2
    // 0x00, 0x07, 0x00,//rgb3
    // 0x00, 0x07, 0x00,//rgb4
    // 0x00, 0x07, 0x00,//rgb5
    // 0x00, 0x07, 0x00,//rgb6
    // 0x00, 0x07, 0x00,//rgb7
    // 0x00, 0x07, 0x00 //rgb8
};

static uint32_t sio_led_data_conver(uint8_t byData)
{
    uint8_t i;
    uint32_t wData = 0xaaaa;
    for(i = 0; i < 8; i++)
    {
        if(byData & 0x80)
            wData |= (0x01 << (2*i));
        byData = byData << 1;
    }
    return wData;
}

static void set_led_rgb_store(uint32_t *pwLeddData,uint16_t hwLedNum)
{
    *(pwLeddData+hwLedNum*3) = sio_led_data_conver(byDipData[hwLedNum*3+1]);
    *(pwLeddData+hwLedNum*3+1) = sio_led_data_conver(byDipData[hwLedNum*3]);
    *(pwLeddData+hwLedNum*3+2) = sio_led_data_conver(byDipData[hwLedNum*3+2]);
}

void led_rgb_display(uint8_t *byColData, uint16_t hwLedNum)
```

```
{  
    uint16_t i;  
  
    uint32_t wRgbData[24];  
  
    for(i = 0; i < hwLedNum; i++)  
    {  
        set_led_rgb_store(wRgbData,i);  
    }  
  
    for(i = 0; i < hwLedNum; i++)  
        csi_sio_send(SIO0, &wRgbData[3*i],3);  
}  
//-----  
  
int main()  
{  
    mdelay(500);  
    system_init();  
    board_init();  
    my_printf("Hello World~~~~~\n");  
    while(1)  
    {  
        CK_CPU_DisAllNormalIRQ;  
        led_rgb_display(byDipData, 1);  
        CK_CPU_EnAllNormalIRQ;  
    }  
    return 0;  
}
```

- 代码说明:

1. **led\_rgb\_display(byDipData, 1);**

从数组 byDipData 中取预设的灯串第一个节点的 RGB 显示数据，3 个 BYTES 的数据。

此处为了验证时序，所以显示效果数组取的最短 1 个节点的数据，重复发送。

2. **static void set\_led\_rgb\_store(uint32\_t \*pwLeddData,uint16\_t hwLedNum)**

数组第一列和第二列的位置交换，按照 G,R,B 的顺序。实际上也可以编辑数组 byDipData 中第一列和第二列的位置互换。

3. **static uint32\_t sio\_led\_data\_conver(uint8\_t byData)**

把数组里的逻辑“1”和“0”转换为寄存器 TXBUF 里的对应编码值

4. **CK\_CPU\_DisAllNormalIRQ**

禁止所有中断

## 5. CK\_CPU\_ENALLNORMALIRQ

使能中断

### ● 波形图：



图 3.5.1 波形图

上图中是程序运行了两次 led\_rgb\_display(byDipData, 1)的波形；

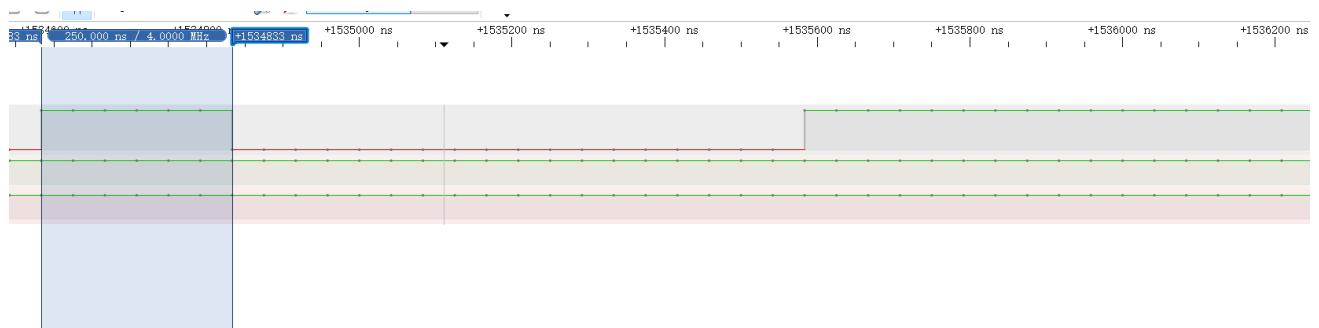


图 3.5.2 逻辑“0”高电平

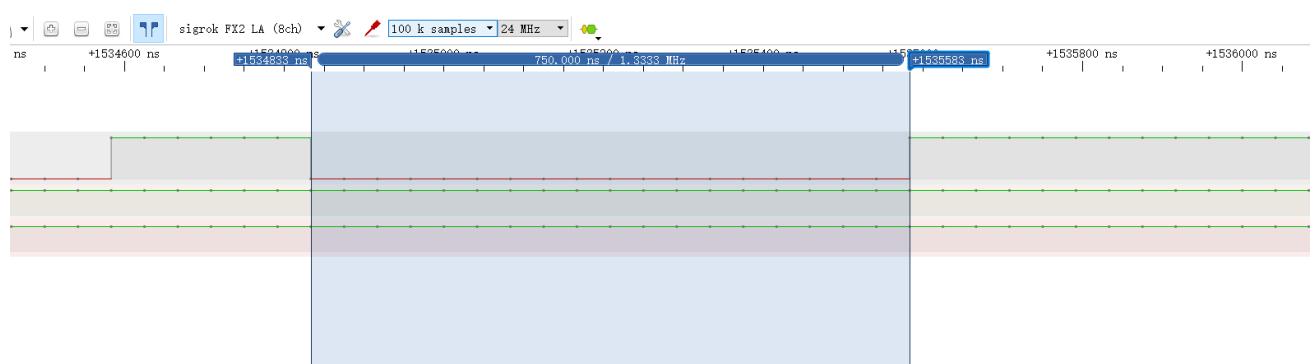


图 3.5.3 逻辑“0”低电平

上面两图是逻辑“0”的高、低电平部分

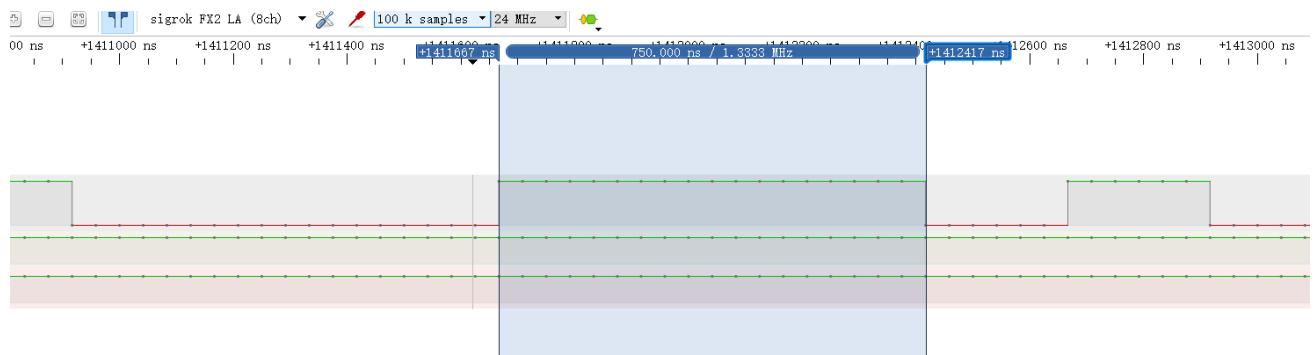


图 3.5.4 逻辑“1”高电平



图 3.5.5 逻辑“1”低电平

上面两图是逻辑“1”的高低电平

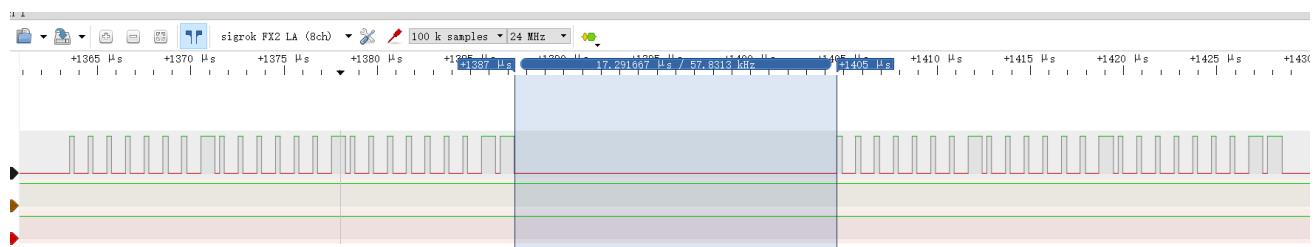


图 3.5.6 数据间隔时间

上图是 2 组数据间的间隔时间，轮询的方式发送，取决于代码的逻辑

### 3.6 接收软件流程图

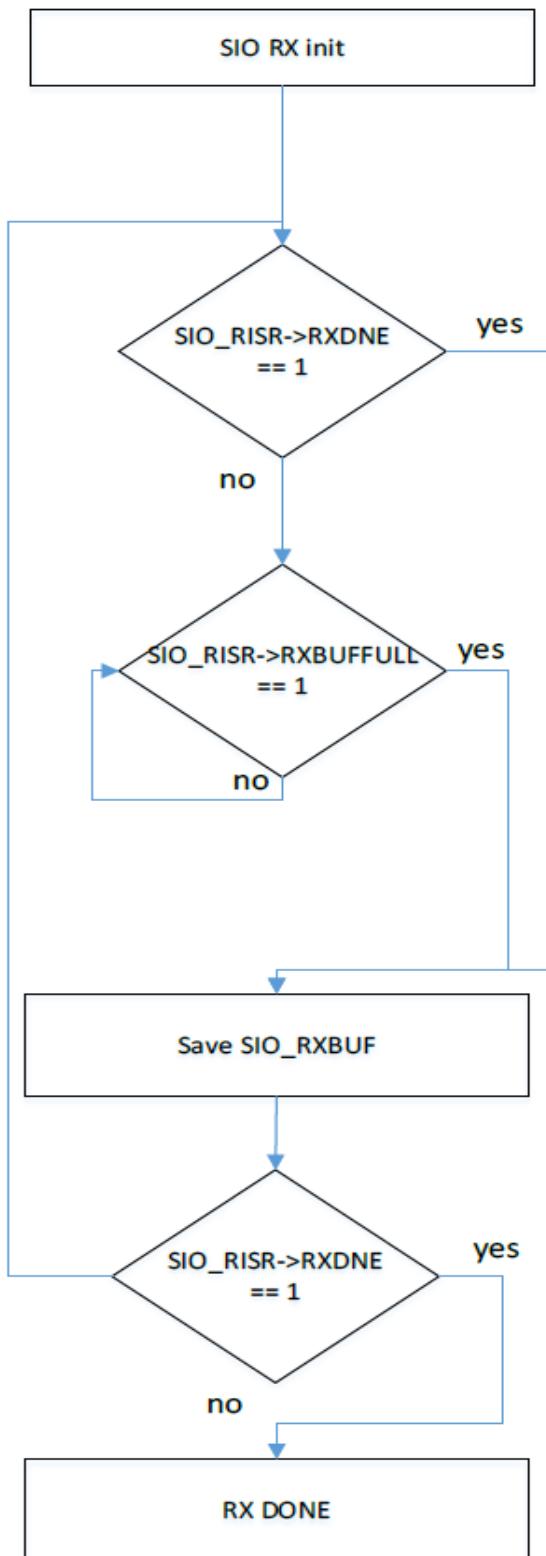


图 3.6.1 接收流程图

### 3.7 接收软件配置

可在 system.c 文件中 sio\_rrx\_config() 函数进行初始化的配置,接收的目标数据为 3.5 章节的发送内容。数据为 0x01,x02,x03 重复。

```
void sio_rx_config(void)
{
    csi_sio_rx_config_t tSioRxCfg;

    //配置 GPIO 为 SIO 模式
    //ref pin(PA0.1,PA0.3,PA0.5,PA013,PB0.1,PB0.5,PC0.0)

    //csi_pin_set_mux(PA01, PA01_SIO);
    //csi_pin_set_mux(PA03, PA03_SIO);
    //csi_pin_set_mux(PA05, PA05_SIO);
    //csi_pin_set_mux(PA013, PA05_SIO);
    //csi_pin_set_mux(PB01, PB01_SIO);
    csi_pin_set_mux(PC00, PC00_SIO);
    //csi_pin_set_mux(PB05, PB05_SIO);

    //SIO RX 参数配置
    tSioRxCfg.byDebPerLen      = 3;
    tSioRxCfg.byDebClkDiv      = 2;
    tSioRxCfg.byTrgEdge        = SIO_TRG_RISE;
    tSioRxCfg.byTrgMode        = SIO_TRGMD_DEB;
    tSioRxCfg.byRxDif          = SIO_RXDIR_LSB;
    tSioRxCfg.bySpMode         = SIO_SPMD_EDGE_EN;
    tSioRxCfg.bySpExtra        = SIO_EXTRACT_HI;
    tSioRxCfg.byHithr          = 4;
    tSioRxCfg.byRxBufLen       = 8;
    tSioRxCfg.byRxCnt          = 24;
    tSioRxCfg.wRxFreq          = 8000000;
    tSioRxCfg.bySpBitLen       = 8;
    tSioRxCfg.byInt             = SIO_INTSRC_RXDNE;

    csi_sio_rx_init(SIO0, &tSioRxCfg);
    csi_sio_timeout_rst(SIO0, 10, ENABLE);
    csi_sio_set_buffer(g_wSioRxBuf, 24);

}
```

- 代码说明：

1. **csi\_pin\_set\_mux(PC00, PC00\_SIO);**

配置 SIO 的输入接收 GPIO 口

可选的 PIN 脚有 PA0.1,PA0.3,PA0.5,PA013,PB0.1,PB0.5,PC0.0

2. **csi\_sio\_rx\_init(SIO0, &tSioRxCfg);**

根据结构体 tSioRxCfg 的初始化，对 SIO 接收模块初始化。

**tSioRxCfg.byDebPerLen** --- 接收去抖滤波周期，以 SIO 模块的时钟为基础

**tSioRxCfg.byDebClkDiv** --- 接收滤波时钟分频比设置

**tSioRxCfg.byTrgEdge** --- 接收采样触发边沿设置，要根据接收的波形来确定

**tSioRxCfg.byTrgMode** --- 接收采样触发模式，沿触发后以设置的去抖周期为准 OR 去抖

延时 30ns

**tSioRxCfg.byRxDir** --- 接收数据方向，LSB->MSB OR MSB-LSB,根据发送数据的方向确定

**tSioRxCfg.bySpMode** --- 接收采样数据边沿对齐使能

**tSioRxCfg.wRxFreq** --- 接收模块的采集频率设置

**tSioRxCfg.bySpExtra** --- 采样提取的策略

设置为 0~0x1f：触发采样后以第 N（设置的值）个 TICK 位的电平为采样结果

设置为0x20：以HITHR位置设置的值作为接收数据采集高的判断阈值，需大于此值

**tSioRxCfg.byHithr**---接收原始数据采集高的判断阈值

**tSioRxCfg.byRxBufLen**---接收数据 BUF 的长短设置（8BIT）

**tSioRxCfg.byRxCnt**---接收总的数据长度设置（24BIT）

**tSioRxCfg.wRxFreq**--- 采样的时钟频率设置

**tSioRxCfg.bySpBitLen**---采样 1 个 BIT 位的次数

**tSioRxCfg.byIdInt** --- 中断使能 SIO\_INTSRC\_RXDNE 接收效率高于 SIO\_INTSRC\_RXBUFFULL

3. **csi\_sio\_timeout\_rst(SIO0, 10, ENABLE);**

接收超时复位使能和配置

4. **csi\_sio\_set\_buffer(g\_wSioRxBuf, 24);**

初始化接收数据的结构体 g\_tSioTran g\_t, 配置接收缓存和长度, 长度根据实际使用设置。

在 SIO.C 模块中, 中断函数 \_\_attribute\_\_((weak)) void sio\_irqhandler(csp\_sio\_t \*ptSioBase)里

```
case SIO_RXDNE:  
  
    csp_sio_clr_isr(ptSioBase, SIO_RXDNE | SIO_RXBUFFULL);  
  
    if(NULL == g_tSioTran.pwData || 0 == g_tSioTran.hwSize)  
  
    {  
  
        csp_sio_get_rxbuf(ptSioBase);  
  
        g_tSioTran.byRxStat = SIO_STATE_ERROR;  
  
    }  
  
    else  
  
    {  
  
        *(g_tSioTran.pwData+g_tSioTran.hwTranLen)=csp_sio_get_rxbuf(ptSioBase);  
  
        if(g_tSioTran.hwTranLen < g_tSioTran.hwSize)  
  
            g_tSioTran.hwTranLen++;  
  
        else  
  
            g_tSioTran.byRxStat = SIO_STATE_FULL;  
  
    }  
  
    break;
```

5. **csp\_sio\_clr\_isr(ptSioBase, SIO\_RXDNE | SIO\_RXBUFFULL);**

清掉置位的中断标志位

6. **csp\_sio\_get\_rxbuf(ptSioBase);**

从硬件 32BIT 的 BUF 中取接收数据, 放入\*g\_tSioTran.pwData 这个缓存中, 一次 3 个 BYTE  
的数据 G,B,R

在 main.c 中(此处只会打印一次)

```
iRet = csi_sio_receive(SIO0, wRxBuf, 24);

if(iRet == 24)

{

    for(i=0;i<24;i++)

        my_printf("wRxBuf[%d]: 0x%x \n", i,wRxBuf[i]);

}

while(1);
```

## 7. **csi\_sio\_receive(SIO0, wRxBuf, 24);**

从\*g\_tSioTran.pwData 中取出来放入局部变量中使用

## 8. **my\_printf("wRxBuf[%d]: 0x%x \n", i,wRxBuf[i]);**

打印出 wRxBuf 所有的接收数据

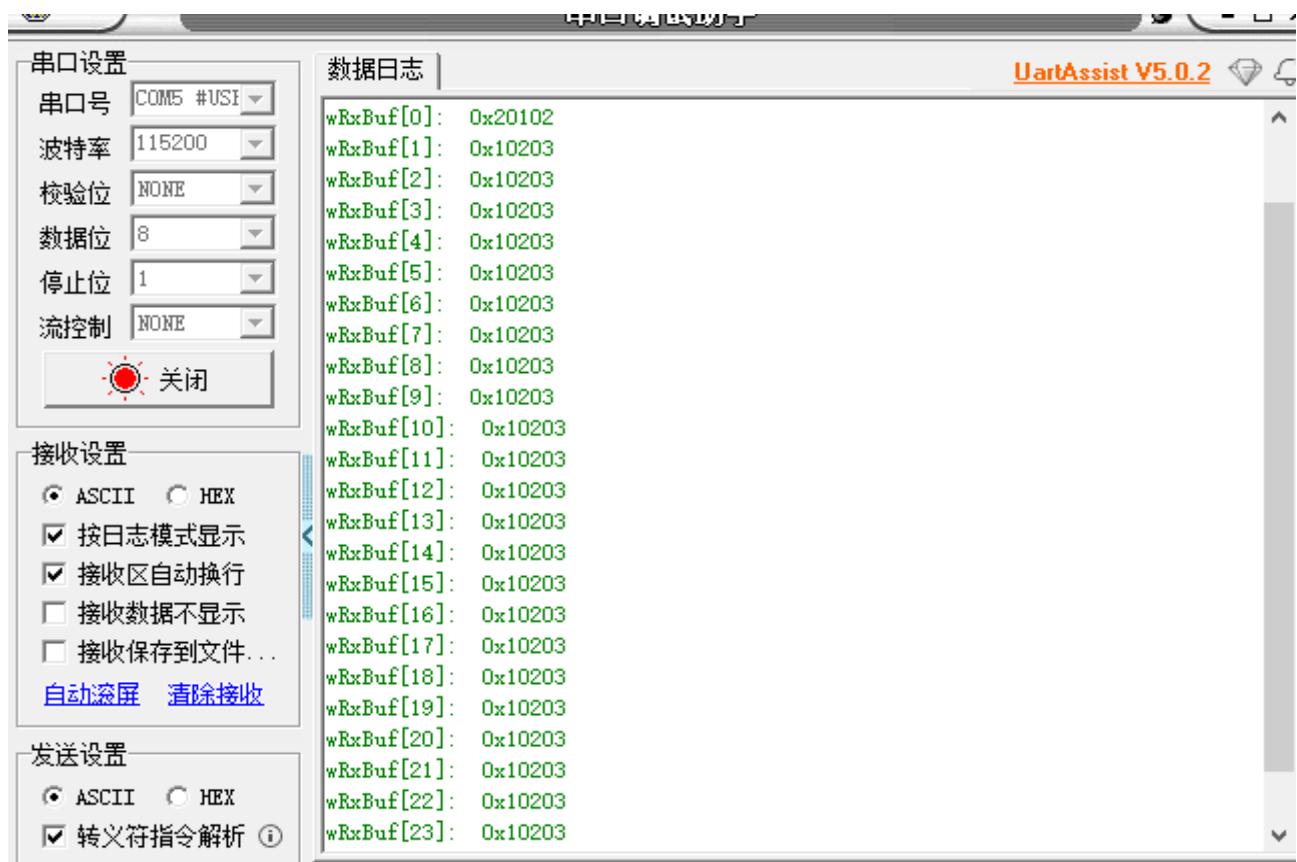


图 3.7.1 接收数据

## 4. 程序下载和运行

1. 将目标板与仿真器连接，分别为 VDD SCLK SWIO GND
2. 程序编译后仿真运行
3. 通过串口调试工具查看打印输出，符合发送的数据。